日本工業規格

JIS K 0148 : 2005

表面化学分析-全反射蛍光X線分析法 (TXRF)によるシリコンウェーハ 表面汚染元素の定量方法

正誤票

区分	位置	誤	正
本体	附属書 B B.1	(μ/ρ) _{M,λp} : 試料 M に入射する X 線の質量吸収係数 [2]	(μ/ρ) _{M,λp} : 試料 M に入射する X 線の質量吸収係数 [1]
		γ _A :元素 A の当該殻の吸収端における ジャンプ比 [2]	γ _A :元素 A の当該殻の吸収端における ジャンプ比 [1]
		ω _A :元素 A の当該殻の蛍光収率 [2, 3, 4]	ω _A :元素 A の当該殻の蛍光収率 [1, 2, 3]
		g _L :測定されたスペクトル L の相対遷移 確率 [5]	g _L :測定されたスペクトル L の相対遷移 確率 [4]
	附属書 E		
	E.2	フィルム状汚染のアングルスキャン [6,15]	フィルム状汚染のアングルスキャン [5,14]
	E.3	粒子状汚染のアングルスキャン[12]	粒子状汚染のアングルスキャン[11]

平成 17年 10月 3日作成